

Diamond Cutting Tool Forum 2025 開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、芝浦機械株式会社およびオーエスジーダイヤモンドツール株式会社は、下記の通り「Diamond Cutting Tool Forum 2025」を開催いたします。

本フォーラムでは、単結晶ダイヤモンド切削工具を中心とした最新技術の紹介、大学・企業による基調講演、業界関係者によるパネルディスカッション、技術展示・実演、そして交流会を通じて、**未来のものづくりを共に考える場**を提供いたします。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■ 開催概要

日時：2025 年 12 月 2 日（火）13:00～18:00（懇親会 18:30～20:00）

会場：芝浦機械株式会社 沼津本社 （〒410-8510 静岡県沼津市大岡 2068-3）

参加形式：対面（定員 100 名）完全予約制

参加費：5,000 円（懇親会費別途 3,000 円）

主催：芝浦機械株式会社／オーエスジーダイヤモンドツール株式会社

協賛：オーエスジー株式会社

■ プログラム（予定）

- ・開会挨拶
- ・基調講演（名古屋大学 社本英二教授／慶応義塾大学 閻紀旺教授）
- ・パネルディスカッション（業界リーダーによる課題と展望）
- ・技術展示・実演（大学・企業による最新技術紹介）
- ・懇親会（業界関係者との交流）

■ 参加者特典

- ・来年度新製品情報の先行案内
- ・共同研究・実証プロジェクトへの優先参加権

■ お申込み・お問い合わせ

参加登録締め切り：2025 年 11 月 10 日予定

お問い合わせ：オーエスジーダイヤモンドツール株式会社 総務部 川股

Tel 0740-22-2415